VERTRAG ÜB

DIE INTERNATIONALE ZUS MMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

REC'D 1 6 JAN 2002

PUT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	T
1999P4773 WO N	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)
Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/03291	Internationales Anmeldedatum(Tag/Monat/Jahr) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) 21/09/2000 30/09/1999
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder i H01L33/00	nationale Klassifikation und IPK
Anmelder OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS	S GMBH & CO. OHG et al.
	Ingah ariah 4
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt	4 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
Außerdem liegen dem Bericht Al	NLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen dert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser ntigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	o blatter.
Dieser Bericht enthält Angaben zu folg	genden Punkten:
I ⊠ Grundlage des Berichts II □ Priorität	
· nomat	tachtens über Neuheit erfürt in der
	tachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
V 🖾 Begründete Feststellung n	ach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der eit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
angelunite Ont	eriagen
	rnationalen Anmeldung zur internationalen Anmeldung
= an gon 2	an internationalen Anmeidung
Datum der Einreichung des Antrags	Datum der Fertigstellung dieses Berichts
04/04/2001	14.01.2002
Name und Postanschrift der mit der internationaler Prüfung beauftragten Behörde:	vorläufigen Bevollmächtigter Bediensteter
Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epm	u d Werner, A

Tel. Nr. +49 89 2399 2272

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/03291

l.	Grund	llage	des	Berichts
----	-------	-------	-----	-----------------

	ε	. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): Beschreibung, Seiten:</i>					
	1	-10	ursprüngliche Fassung				
	P	atentansprüche, Nr	::				
	1	-10	ursprüngliche Fassung				
	Z	eichnungen, Blätter	:				
	1/	/4-4/4	ursprüngliche Fassung				
2	٠	o michialonale Allini	ne: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der eldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern hts anderes angegeben ist.				
	Di eir	e Bestandteile stande ngereicht; dabei hand	en der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache lelt es sich um				
		die Sprache der Ül Regel 23.1(b)).	persetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach				
		die Veröffentlichun	gssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).				
		die Sprache der Üb ist (nach Regel 55.	persetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Brüternationalen				
3.	 Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist di internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das: 		ternationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:				
		in der internationale	en Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.				
		zusammen mit der	internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.				
		bei der Behörde na	chträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.				
		bei der Behörde na	chträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.				
		Die Erklärung, daß Offenbarungsgehalt	das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt				
	Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.						
4.	Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:						

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/03291

		Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen,	Seiten: Nr.: Blatt:
5.		angegebenen Grund	ne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den en nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich ng hinausgehen (Regel 70.2(c)).
		(Auf Ersatzblätter, die beizufügen).	e solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht
6.	Etwa	aige zusätzliche Beme	erkungen:
v.	Beg gew	ründete Feststellung erblichen Anwendba	nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der rkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
1.	Fest	stellung	
	Neut	neit (N)	la: Ansprüche 1.10

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-10

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (ET)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-10

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)

Ja: Ansprüche 1-10

Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: US-A-5779924 D2: US-A-5698865 D3: EP-A-0405757

- Der Gegenstand der Ansprüche 1-10 beruht nicht auf einer erfinderischen 2. Tätigkeit (Art. 33(3) PCT.
- 2.1 D1 (siehe Fig. 7c, Ansprüche 1,9,10) offenbart eine LED, bei der sich über der vertikal strukturierten Stromaufweitungsschicht (siehe Anspruch 1 "transparent window layer") eine laterale zusammenhängende Kontaktschicht (4) befindet.

Der einzige Unterschied zwischen dem Gegenstand der Ansprüche 1,3,5,9,10 und der Offenbarung von D1 besteht in dem letzten Merkmal des Anspruchs 1.

Dieses Merkmal ist jedoch in D2 offenbart, siehe (Figs. 1,2, Zusammenfassung). Es ist offensichtlich die LED nach D1 mit einer Kontaktstruktur nach D2 zu versehen, um eine homogene Stromeinkopplung zu erzielen.

2.2 Der Gegenstand der Ansprüche 2,4,6-8 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. 33(3) PCT), da die zusätzlichen Merkmale entweder dem Fachmann bekannt oder z.B. in D3 (betrifft Anspruch 7) offenbart sind.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in den Dokumenten D1-D3 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.

Patentansprüche

10

- 1. Lichtemissionsdiode (100), mit
- einer Halbleiterschichtstruktur enthaltend ein Substrat
- (10) und mindestens eine auf dem Substrat (10) geformte 5 lichterzeugende Schicht (20) und eine auf die lichterzeugende Schicht (20) aufgebrachte, transparente Stromaufweitungsschicht (30),
 - einer ersten elektrischen Kontaktschicht auf der Substratrückseite, und
 - einer zweiten elektrischen Kontaktschicht (50), die auf der Stromaufweitungsschicht (30) angeordnet ist,
 - dadurch gekennzeichnet, daß
 - die Oberfläche der Stromaufweitungsschicht (30) eine verti-
- kale Strukturierung (40) zur Verbesserung der Lichtauskopp-15 lung aufweist, und
 - die zweite elektrische Kontaktschicht (50) eine laterale Struktur mit einer zentralen, insbesondere kreisrunden oder quadratischen Kontaktfläche (51) und einer zu dem
- Mittelpunkt der zentralen Kontaktfläche (51) 20 rotationssymetrischen Kontaktstruktur (52; 53; 54) aus im Vergleich zur Diodenbreite schmalen Kontaktstegen (52; 53) und/oder Kontaktpunkten (54) aufweist, die eine im wesentlichen homogene Einkopplung des elektrischen Stromes in die Stromaufweitungsschicht bewirkt. 25
- - 2. Lichtemissionsdiode (100) nach Anspruch 1,
 - dadurch gekennzeichnet, daß
 - die Rotationssymetrie ganzzahlig ist und insbesondere der Rotationssymetrie der Lichtemissionsdiode entspricht.
 - 3. Lichtemissionsdiode (100) nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche,
 - dadurch gekennzeichnet, daß
- die zweite elektrische Kontaktschicht (50) in sich zusam-35 menhängend ausgebildet ist.

- 4. Lichtemissionsdiode (100) nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche,
- dadurch gekennzeichnet, daß
- die zweite elektrische Kontaktschicht (50) in sich nicht
- zusammenhängend ist und durch eine transparente, leitfähige Materialschicht untereinander verbunden ist.
 - 5. Lichtemissionsdiode (100) nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche,
- 10 dadurch gekennzeichnet, daß
 - die zweite elektrische Kontaktschicht (50) auf strukturierten und/oder unstrukturierten Abschnitten der Stromaufweitungsschicht angeordnet ist.
- 6. Lichtemissionsdiode (100) nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche,
 - dadurch gekennzeichnet, daß
 - die vertikale Strukturierung (40) die Form von vorzugsweise regelmäßig angeordneten n-seitigen ($n \ge 3$)
- 20 Pyramiden, Pyramidenstümpfen, Kegeln oder Kegelstümpfen aufweist.
 - 7. Lichtemissionsdiode (100) nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche,
- 25 dadurch gekennzeichnet, daß
 - die zweite Kontaktschicht (50) einen äußeren umlaufenden Kontaktsteg (52), der entlang dem Rand der Diode verläuft, und einen inneren umlaufenden Kontaktsteg (52), der zwischen der zentralen Kontaktfläche (51) und dem äußeren
- umlaufenden Kontaktsteg verläuft, aufweist, die untereinander und mit der zentralen Kontaktfläche (51) über in radiale Richtung verlaufende Kontaktstege (53) verbunden sind.
- 8. Lichtemissionsdiode (100) nach Anspruch 7,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
 der innere umlaufende Kontaktsteg (52) mittig zwischen dem

äußeren umlaufenden Kontaktsteg (52) und der zentralen Kontaktfläche angeordnet ist und die radialen Kontaktstege (53) entlang den Seitenhalbierenden der Ränder der Diode verlaufen.

5

- 9. Verfahren zur Herstellung einer Lichtemissionsdiode (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
- dadurch gekennzeichnet, daß
- auf einem Substrat (10) eine lichterzeugende Schicht (20)

 und anschließend eine relativ dicke und transparente Stromaufweitungsschicht (30) aufgebracht wird und die Substratrückseite mit einer ersten elektrischen Kontaktschicht versehen wird.
- in der Oberfläche der Stromaufweitungsschicht (30) eine
 vertikale Strukturierung (40) zur Verbesserung der Lichtauskopplung erzeugt wird,
 - auf die strukturierte Oberfläche der Stromaufweitungsschicht (30) eine zweite elektrische Kontaktschicht (50) mit der gewünschten lateralen Struktur aufgebracht wird.

20

- 10. Verfahren zur Herstellung einer Lichtemissionsdiode (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
- dadurch gekennzeichnet, daß
- auf einem Substrat (10) eine lichterzeugende Schicht (20)
 und anschließend eine relativ dicke und transparente Stromaufweitungsschicht (30) aufgebracht wird und die Substratrückseite mit einer ersten elektrischen Kontaktschicht versehen wird,
- auf die Oberfläche der Stromaufweitungsschicht (30) eine 30 zweite elektrische Kontaktschicht (50) mit der gewünschten lateralen Struktur aufgebracht wird, und
 - in der Oberfläche der Stromaufweitungsschicht (30) eine vertikale Strukturierung (40) außerhalb der Bereiche der zweiten elektrischen Kontaktschicht (50) zur Verbesserung der Lichtauskopplung erzeugt wird.



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

•	_
-	_
_	_

		10101			
Applicant's or agent's file reference 1999 P 4773 WO N	FOR FURTHER ACTION Secretarion of Frankhitation at French				
International application No.	International filing date (day/mon	ath/year) Priority date (day/month/year)			
PCT/DE00/03291	21 September 2000 (21.0	99.00) 30 September 1999 (30.09.99)			
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H01L 33/00					
Applicant OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH & CO. OHG					
 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 					
2. This REPORT consists of a total of	4 sheets, including th	nis cover sheet.			
amended and are the basis for	d by ANNEXES, i.e., sheets of the this report and/or sheets containing administrative Instructions under the	description, claims and/or drawings which have been g rectifications made before this Authority (see Rule the PCT).			
These annexes consist of a tota	of sheets.				
3. This report contains indications relations	ng to the following items:				
1 Basis of the report					
II Priority					
III Non-establishment of	opinion with regard to novelty, inv	ventive step and industrial applicability			
IV Lack of unity of inver	tion				
V Reasoned statement uncitations and explanat	nder Article 35(2) with regard to no ions supporting such statement	ovelty, inventive step or industrial applicability;			
VI Certain documents cit	ed				
VII Certain defects in the	international application				
VIII Certain observations of	n the international application				
Date of submission of the demand	Date of com	pletion of this report			
04 April 2001 (04.04.0	1)	14 January 2002 (14.01.2002)			
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized (officer			
Facsimile No.	Telephone N	ło.			

Translation

International application No.

PCT/DF00/03291

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

			FC1/DE00/03291
I. Basis	of the re	eport	
1. With	regard to	the elements of the international application:*	
	the inte	rnational application as originally filed	
\boxtimes	the des	cription:	
1	pages	1-10	, as originally filed
	pages		, filed with the demand
	pages	, filed with the letter	of
\boxtimes	the clai	ms:	
	pages	1-10	, as originally filed
	pages	, as amended (to	
	pages .		, filed with the demand
	pages .	, filed with the letter	of
\boxtimes	the drav	_	
	pages .		, as originally filed
	pages		
	pages -	, filed with the letter	of
L_ t	he sequer	nce listing part of the description:	
	pages _		, as originally filed
	pages _		
	pages _	, filed with the letter	of
the in	the lang	the language, all the elements marked above were available or furnished all application was filed, unless otherwise indicated under this item. It is were available or furnished to this Authority in the following language uage of a translation furnished for the purposes of international search (unduage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). It is uage of the translation furnished for the purposes of international prelimination.	which is: er Rule 23.1(b)).
3. With prelim	ninary ex	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the intra amination was carried out on the basis of the sequence listing:	ernational application, the international
님		d in the international application in written form.	
H		ether with the international application in computer readable form.	
H		d subsequently to this Authority in written form.	
Ħ		d subsequently to this Authority in computer readable form.	
_	internation	tement that the subsequently furnished written sequence listing does onal application as filed has been furnished.	not go beyond the disclosure in the
	The state	ement that the information recorded in computer readable form is idental nished.	ical to the written sequence listing has
ı. 🗀	The ame	ndments have resulted in the cancellation of:	
		e description, pages	
į	1 1	e claims, Nos.	
Ì		e drawings, sheets/fig	
. [_] ¦	peyond th	rt has been established as if (some of) the amendments had not been made e disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).*	e, since they have been considered to go
Replaci	rement sho	eets which have been furnished to the receiving Office in response to an in as "originally filed" and are not annexed to this report since they do	vitation under Article 14 are referred to not contain amendments (Rule 70.16

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

ternational application No.

PCT/DE 00/03291

NO

 Reasoned statement under Article 3 citations and explanations supporting 	55(2) with regard to novelty, ng such statement	inventive step or industrial app	licability;
. Statement			
Novelty (N)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
a e spirite annihilatika inga siya sa inga sa inga sa	Claims	1-10	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-10	YES

2. Citations and explanations

1. The following documents are referred to:

Claims

D1: US-A-5 779 924

D2: US-A-5 698 865

D3: EP-A-0 405 757

- The subject matter of Claims 1-10 does not involve an inventive step (PCT Article 33(3)).
- 2.1 D1 (see Figure 7c and Claims 1, 9 and 10) discloses an LED in which a lateral coherent contact layer (4) overlays the vertically structured currentdispersing layer (see Claim 1 "transparent window layer").

The sole difference between the subject matter of Claims 1, 3, 5, 9 and 10 and the disclosure of D1 consists in the last feature of Claim 1.

However, this feature is disclosed in D2 (see Figures 1 and 2 and abstract). Providing the LED as per D1 with a contact structure as per D2 in order to achieve homogeneous current injection is an obvious step.

The second secon

. 7

2.2 The subject matter of Claims 2, 4 and 6-8 does not involve an inventive step (PCT Article 33(3)) since the additional features are either known to a person skilled in the art or are disclosed in, for example, D3 (with respect to Claim 7).

VII.	Certain	defects	in	the	international	ap	plication
------	---------	---------	----	-----	---------------	----	-----------

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

المادي و المادي <u>المادية المادية الما</u>

Contrary to PCT Rule 5.1(a)(ii), the description does not cite D1-D3 or indicate the relevant prior art disclosed therein.

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES siehe Mitteilung über	die Übermittlung des internationalen				
1999 P 4773 P	VORGEHEN Recherchenberichts zutreffend, nachsteh	(Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit				
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)				
PCT/DE 00/03291	(Tag/Monat/Jahr) 21/09/2000					
Anmelder	Z 1709/2000	30/09/1999				
Affineidei						
OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS G	11011 A 00 0110 SE 51					
OSKAN OF TO SENT COMPOSIONS OF	мвн & СО. Оны ет аг.					
Dieser internationale Recherchenbericht wurde Artikel 18 übermittelt. Eine Kople wird dem Inte Dieser internationale Recherchenbericht umfaß	emationalen Buro ubermitteit.	erstellt und wird dem Anmelder gemäß				
	eils eine Kopie der in diesem Bericht genannte	n Unterlagen zum Stand der Technik bei.				
Grundlage des Berichts A Hinsichtlich der Sprache ist die intern						
— autorigeranit worden, in der sie einge	nationale Recherche auf der Grundlage der int ereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nicht	s anderes angegeben ist.				
Annieldung (Regel 23.1 b)) at	•	-				
 b. Hinsichtlich der in der internationalen Recherche auf der Grundlage des Se 	Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/ode r quenzprotokolls durchgeführt worden, das	Aminosäuresequenz ist die internationale				
in der internationalen Anmeld	lung in Schrifticher Form enthalten ist.					
zusammen mit der internation	nalen Anmeldung in computerlesbarer Form ei	ngereicht worden ist.				
bei der Behörde nachträglich	bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.					
	bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.					
	räglich eingereichte schriftliche Sequenzprotok n Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgele	gt.				
Die Erklärung, daß die in com wurde vorgelegt.	puterlesbarer Form erfaßten Informationen de	m schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,				
2. Bestimmte Ansprüche habe	n sich als nicht recherchierbar erwiesen (s	ioho Feld I\				
3. Mangelnde Einheitlichkeit de		ene readij.				
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindu	_					
wird der vom Anmelder einger						
wurde der Wortlaut von der Be	hörde wie folgt festgesetzt:					
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung						
wurde der Wortlaut nach Rege Anmelder kann der Behörde in Recherchenberichts eine Stell	wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.					
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist		Abb. Nr				
wie vom Anmelder vorgeschlag	_	keine der Abb.				
weil der Anmelder selbst keine						
weil diese Abbildung die Erfind	ung besser kennzeichnet.					

INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

rnationales Aktenzeichen PCT/DE 00/03291

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L33/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, INSPEC, COMPENDEX, IBM-TDB

Kategorie ^e	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х	US 5 779 924 A (KISH JR FRED A ET AL) 14. Juli 1998 (1998-07-14)	1,4,6,8,
Y	Ansprüche 1,9,10; Abbildung 7C	2,3,5,7
Y	US 5 698 865 A (GERNER JOCHEN ET AL) 16. Dezember 1997 (1997-12-16) Zusammenfassung; Anspruch 1; Abbildung 1	2,3,5
Y	EP 0 405 757 A (HEWLETT PACKARD CO) 2. Januar 1991 (1991-01-02) Abbildung 3	7
A	US 5 744 828 A (NISHITANI KATSUHIKO ET AL) 28. April 1998 (1998-04-28) Abbildung 1	2,3
	-/- -	

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
*O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht *P' Veröffentlichung die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	 *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung tür einen Fachmann naheliegend ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
16. Januar 2001	22/01/2001
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patenttaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bediensteter
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Werner, A

INTERNATIONALES RECHERCHENBERICHT

(rnationales Aktenzeichen	_
	PCT/DE 00/03291	

Resegner Bezeichnung der Veröftentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. A CUEVAS A ET AL: "26-PERCENT EFFICIENT POINT-JUNCTION CONCENTRATOR SOLAR CELLS WITH AFRONT METAL GRID" IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, US, IEEE INC. NEW YORK, Bd. 11, Nr. 1, 1990, Seiten 6-8, XP000085361 ISSN: 0741-3106 Abbildung 2
POINT-JUNCTION CONCENTRATOR SOLAR CELLS WITH AFRONT METAL GRID" IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS,US,IEEE INC. NEW YORK, Bd. 11, Nr. 1, 1990, Seiten 6-8, XP000085361 ISSN: 0741-3106

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

(rnational Application No	
	PCT/DE 00/03291	

Patent document cited in search repo	rt	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 5779924	A	14-07-1998	DE GB JP SG	19709228 A 2311413 A 10004209 A 54385 A	25-09-1997 24-09-1997 06-01-1998 16-11-1998
US 5698865	A 	16-12-1997	DE JP	19517697 A 8316525 A	14-11-1996 29-11-1996
EP 0405757	A 	02-01-1991	JP US	3035568 A 5087949 A	15-02-1991 11-02-1992
US 5744828	A	28-04-1998	JP	9036431 A	07-02-1997

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

		o
٠		

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year) 16 August 2001 (16.08.01)

International application No. PCT/DE00/03291

International filing date (day/month/year) 21 September 2000 (21.09.00) Applicant's or agent's file reference

1999 P 4773 P

Priority date (day/month/year) 30 September 1999 (30.09.99)

Applicant

WIRTH, Ralph et al

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:		
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:		
	04 April 2001 (04.04.01)	*	
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:		•
			-
2.	The election X was		
	was not	•	
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applie Rule 32.2(b).	s, within the time limit u	nder

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Antonia Muller

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



בבבאהמה בפ

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
5. April 2001 (05.04.2001)

PCT

O Vadamatianala Mantiferatiahunganum

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/24280 A1

(51) Internationale Patentklassifikation?:

(21) Internationales Aktenzeichen: PCI

PCT/DE00/03291

H01L 33/00

(22) Internationales Anmeldedatum:

21. September 2000 (21.09.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 199 47 030.8 30. September 1999 (30.09.1999) DI

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH &

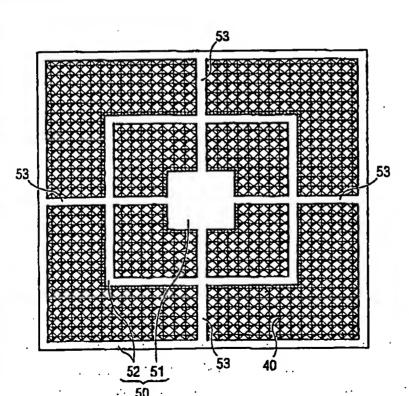
CO. OHG [DE/DE]; Wernerwerkstrasse 2, 93049 Regensburg (DE).

- (72) Erfinder, und
- (75) Erfinder/Aumelder (mar für US): WIRTH, Ralph [DE/DE]; Augustenstrasse 13, 93049 Regensburg (DE). STREUBEL, Klaus [DE/DE]; Erlenstrasse 7, 93164 Laaber (DE).
- (74) Anwalt: EPPING HERMANN & FISCHER GBR; Postfach 12 10 26, 80034 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, KR, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SURFACE STRUCTURED LIGHT-EMITTING DIODE WITH IMPROVED CURRENT COUPLING

(54) Bezeichnung: OBERFLÄCHENSTRUKTURIERTE LICHTEMISSIONSDIODE MIT VERBESSERTER STROMEIN-KOPPLUNG



- (57) Abstract: The light output from a light emitting diode (100), comprising a light generating layer (20) and a relatively thick, transparent current dispersing layer (30), is improved by a vertical structuring of the surfaces of the current dispersing layer (30) and, by means of a second electrical contact layer (50) with a distributed lateral structure, an essentially homogeneous coupling of electrical current in the current dispersing layer (30) can be obtained.
- (57) Zusammenfassung: Rei cincr Lichtemissionsdiode (100) mit ciner lichterzeugenden Schicht (20) einer relativ dicken, transparenten Stromaufweiningsschicht (30)durch eine vertikale Strukturierung der Oberfläche der Stromaufweitungsschicht (30) eine Verbesserung der Lichtauskopplung erzielt und gleichzeitig durch eine zweite elektrische Kontaktschicht (50) mit einer verteilten, lateralen Struktur eine im wesentlichen homogene Einkopplung des elektrischen Stroms in die Stromanfweitungsschicht (30) erzielt.

WO 01/24280 A1

Beschreibung

1999 P 4773

Oberflächenstrukturierte Lichtemissionsdiode mit verbesserter Stromeinkopplung

5

10

Die Erfindung betrifft eine Lichtemissionsdiode nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Insbesondere betrifft die Erfindung eine oberflächenstrukturierte Lichtemissionsdiode, bei der zur Verbesserung der Homogenität der Stromzufuhr eine elektrische Kontaktschicht eine laterale Struktur aufweist, mit welcher eine im wesentlichen homogene Einkopplung des elektrischen Stroms in die Lichtemissionsdiode erzielt werden kann.

Lichtemissionsdioden, wie Halbleiter-Leuchtdioden (LED), 15 zeichnen sich insbesondere dadurch aus, daß je nach Materialsystem der interne Umwandlungswirkungsgrad von zugeführter elektrischer Energie in Strahlungsenergie sehr groß, d.h. durchaus größer als 80 % sein kann. Die effektive Lichtauskopplung aus dem Halbleiterkristall wird jedoch durch den ho-20 hen Brechungsindexsprung zwischen dem Halbleitermaterial (typischerweise n = 3,5) und dem umgebenden Harzguß-Material (typischerweise n = 1,5) erschwert. Der sich daraus ergebende kleine Totalreflexionswinkel an der Grenzfläche Halbleiter-Harzvergußmaterial von ca. 26° führt dazu, daß nur ein Bruch-25 teil des erzeugten Lichts ausgekoppelt werden kann. In der typischerweise bei der Herstellung verwendeten einfachen würfelförmigen Gestalt der LED bleibt ein Strahlungsbündel, das nicht in dem ca. 26° weiten Auskoppelkegel emittiert wird, in dem Halbleiterkristall gefangen, da sein Winkel zu den Ober-30 flächennormalen auch durch Vielfachreflexion nicht verändert wird. Das Strahlungsbündel wird infolgedessen früher oder später durch Absorption vor allem im Bereich des Kontakts, der aktiven Zone oder im Substrat verlorengehen. Insbesondere bei InGaAlP-LEDs stellt das absorbierende GaAs-Substrat ein 35 besonderes Problem dar. In konventionellen LEDs dieser Art gehen die von der aktiven Zone in Richtung zur Oberfläche der

LED emittierte Strahlen, die außerhalb des Auskoppelkegels liegen, mit hoher Wahrscheinlichkeit im Substrat durch Absorption verloren.

- Der in der Praxis am häufigsten verwendete Weg, das geschilderte Problem zu mildern, besteht darin, eine dicke Halbleiter-Schicht an der Oberseite der LED aufzubringen. Dies ermöglicht die teilweise Nutzung der seitlichen Auskoppelkegel der emittierten Lichtstrahlung.
- In der U.S.-A-5,008,718 wird vorgeschlagen, in einer AlGaInPLED hauptsächlich aus Gründen der lateralen Verbreiterung des
 durch einen elektrischen Kontakt injizierten Stromes eine
 elektrisch leitfähige und für die emittierte Lichtstrahlung
 transparente GaP-Schicht auf den aktiven, lichtemittierenden
 Schichten aufzubringen. Auf den vorteilhaften Nebeneffekt der
 Verminderung der internen Totalreflexion und die Ermöglichung
 der seitlichen Auskopplung der Lichtstrahlung durch die Wirkung der dicken GaP-Schicht wird an anderer Stelle hingewiesen. Zusätzlich wird vorgeschlagen, das für die emittierte
 Lichtstrahlung undurchsichtige GaAs-Substrat durch Abätzen zu
 entfernen und durch mindestens eine transparente Substratschicht aus einem geeigneten Material, wie GaP, zu ersetzen.
- Auch in der U.S.-A-5,233,204 wird die Verwendung einer oder mehrerer dicker und transparenter Schichten in einer Lichtemissionsdiode vorgeschlagen. Für die Anordnung und Anzahl dieser transparenten Schichten werden verschiedene Konfigurationen beschrieben. Unter anderem wird eine unterhalb der aktiven, lichterzeugenden Schicht angeordnete, sich in Richtung auf das Substrat verjüngende und trichterförmig gebildete Schicht vorgeschlagen (Fig. 10).
- Bei ersten Computersimulationen hat sich bereits gezeigt, daß

 eine Oberflächenstrukturierung der obersten dicken, transparenten Halbleiterschicht zu verbesserten Werten für die
 Lichtauskopplung führt. Insbesondere eine Oberflächenstruktu-

rierung bestehend aus vorzugsweise regelmäßig angeordneten nseitigen Prismen, Pyramiden oder Pyramidenstümpfen, Zylindern, Kegeln, Kegelstümpfen und dergleichen hat zu einer
deutlichen Verbesserung der Lichtauskopplung geführt. Das
liegt daran, daß die zunächst steil nach oben verlaufenden
Strahlen an den strukturierten Oberflächen reflektiert werden, mit jeder der Reflexionen jedoch flacher verlaufen, so
daß sie schließlich seitlich aus den Seitenwänden der strukturierten Bereiche der Oberfläche ausgekoppelt werden.

10

15

20

25

5

Solche oberflächenstrukturierten Lichtemissionsdioden wurden zunächst so hergestellt, daß nach dem Aufwachsen der lichterzeugenden Halbleiterschichten auf einem Halbleitersubstrat und der oberen dicken, transparenten Halbleiterschicht eine zentrale elektrische Kontaktfläche auf die Oberfläche der dicken Halbleiterschicht aufgebracht wurde. Anschließend wurde in den Bereichen außerhalb der zentralen Kontaktfläche durch Ätztechnik die Strukturierung der Oberfläche der dicken Halbleiterschicht vorgenommen, worauf die Substratrückseite gedünnt und mit einem Rückseitenkontakt versehen wurde. Diese Vorgehensweise erwies sich jedoch als nachteilig, da die dicke Halbleiterschicht, das sogenannte Fenster, durch die Strukturierung fragmentiert wird, wodurch sich die Stromaufweitung verschlechtert. Somit findet keine ausreichende Verteilung des elektrischen Stromes in Bereiche außerhalb der zentralen Kontaktfläche statt, so daß die durch die Strukturierung verbesserte Lichtauskopplung durch die mangelnde Stromaufweitung kompensiert wird, so daß die Steigerung des Gesamtlichtflusses nicht wie gewünscht ausfällt.

30

35

Es ist demzufolge Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Lichtemissionsdiode mit einer hohen effektiven Lichtauskopplung anzugeben. Insbesondere ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, bei einer Lichtemissionsdiode gleichzeitig für eine gute räumliche Verteilung des initiierten elektrischen Stromes und für eine gute Auskopplung der optischen Lichtstrahlung zu sorgen.

10

15

20

25

30

4

Diese Aufgabe wird mit den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.

Demgemäß beschreibt die vorliegende Erfindung eine Lichtemissionsdiode mit einer Halbleiterschichtstruktur, enthaltend ein Substrat und mindestens eine auf dem Substrat geformte lichterzeugende Schicht und eine auf die lichterzeugende Schicht aufgebrachte, transparente Stromaufweitungsschicht, einer ersten elektrischen Kontaktschicht auf der Substratrückseite, und einer zweiten elektrischen Kontaktschicht, die auf der Stromaufweitungsschicht angeordnet ist, wobei die Oberfläche der Stromaufweitungsschicht eine vertikale Strukturierung zur Verbesserung der Lichtauskopplung aufweist, und die zweite elektrische Kontaktschicht eine laterale Struktur aufweist, mit welcher eine im wesentlichen homogene Einkopplung des elektrischen Stromes in die Stromaufweitungsschicht erzielt werden kann. Die Stromaufweitungsschicht ist vorzugsweise relativ dick, insbesondere in einem Bereich zwischen 5 und 80 µm.

Die Erfindung beruht somit auf einer Kombination einer Oberflächenstrukturierung des Halbleiters, die zur Lichtauskopplung beiträgt und einer verbesserten Stromaufweitungsschicht,
die durch eine im weitesten Sinne zu einem metallischen Kontaktgitter geformte zweite elektrische Kontaktschicht gewährleistet wird. Unter Gitter ist hier und im folgenden nicht
allein ein streng periodisches, geschlossenes Gitter, sondern
auch einzelne Kontaktfinger oder eine andere zur Kontaktierung geeignete Führung von Metallstegen zu verstehen. Durch
ein solches Gitter werden die Probleme der Stromaufweitung
bei strukturierten Lichtemissionsdioden überwunden und die
verbesserte Lichtauskopplung kommt voll zum Tragen.

Die vertikale Strukturierung der Oberfläche der Stromaufwei-35 tungsschicht kann jede nur denkbare Form aufweisen. Mögliche Strukturen sind beispielsweise n-seitige Prismen, Pyramiden

oder Pyramidenstümpfe, Zylinder, Kegel, Kegelstümpfe und dergleichen.

Insbesondere kann die zweite elektrische Kontaktschicht eine zentrale, insbesondere kreisrunde Kontaktfläche und eine zu dem Mittelpunkt der zentralen Kontaktfläche rotationssymmetrische Kontaktstruktur aus relativ schmalen Kontaktstegen und/oder Kontaktpunkten um die zentrale Kontaktfläche herum aufweisen. Die Rotationssymmetrie der Kontaktstruktur kann dabei ganzzahlig sein und insbesondere der Rotationssymmetrie der Lichtemissionsdiode entsprechen. Der Regelfall ist eine rechteckförmige oder quadratische Lichtemissionsdiode, bei der die Kontaktstruktur eine vierzählige Symmetrie aufweist.

Die zweite elektrische Kontaktschicht kann sowohl in sich zusammenhängend ausgebildet oder auch in sich nicht zusammenhängend ausgebildet sein, wobei im letzteren Fall die nicht
zusammenhängenden Abschnitte durch eine transparente, leitfähige Materialschicht, beispielsweise aus Indiumzinnoxid

(ITO), untereinander verbunden sind.

Die zweite elektrische Kontaktschicht kann sowohl auf strukturierten als auch auf unstrukturierten Abschnitten der Oberfläche der Stromaufweitungsschicht angeordnet sein.

Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausführungsbeispielen in Verbindung mit den Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

- 30 Fig. 1 eine schematische, vereinfachte Querschnittsdarstellung einer in einem Reflektor angeordneten erfindungsgemäßen oberflächenstrukturierten Lichtemissionsdiode;
- 35 Fig. 2 ein erstes Ausführungsbeispiel der zweiten elektrischen Kontaktschicht in einer Draufsicht auf die

15

20

25

30

35

strukturierte Lichtaustrittsfläche der Lichtemissionsdiode:

- Fig. 3 ein zweites Ausführungsbeispiel für eine zweite elektrische Kontaktschicht in einer Draufsicht auf die strukturierte Lichtaustrittsfläche;
 - Fig. 4 ein drittes Ausführungsbeispiel einer zweiten elektrischen Kontaktschicht.

Die Fig. 1 zeigt einen LED-Chip 100, wie er in einem im Querschnitt kreis- oder parabelförmigen Reflektor 200 angeordnet ist, so daß die von ihm emittierten Lichtstrahlen sowohl auf direktem Wege abgestrahlt werden als auch durch den Reflektor 200 gesammelt und im wesentlichen in dieselbe Richtung emittiert werden. Im allgemeinen ist der LED-Chip 100 in einem Harzyergußmaterial eingebettet, so daß insbesondere an seiner lichtaustrittsseitigen Oberfläche eine Grenzfläche zwischen Halbleitermaterial und Harzvergußmaterial besteht. An dieser Grenzfläche existiert ein relativ großer Brechungsindexsprung, so daß bereits bei relativ geringen Einfallswinkeln zur Normalen eine Totalreflexion eintritt. Diese totalreflektierten Strahlen sollen nach Möglichkeit durch die Seitenwände des LED-Chips 100 ausgekoppelt werden und von dem Reflektor 200 gesammelt werden können, anstatt in dem Substrat des LED-Chips 100 absorbiert zu werden.

Eine erfindungsgemäße Lichtemissionsdiode weist eine Halbleiterschichtstruktur mit einem lichtabsorbierenden oder transparenten Substrat 10 und mindestens einer auf dem Substrat 10 geformten lichterzeugenden Schicht 20 auf. Die lichterzeugende Schicht 20 wird durch einen pn-Übergang gebildet. Falls gewünscht, kann eine Einfach- oder Mehrfach-Quantentrogstruktur als lichterzeugende Schicht 20 vorgesehen sein. Oberhalb der lichterzeugenden Schicht 20 wird eine relativ dicke, transparente Halbleiterschicht, die sogenannte Stromaufweitungsschicht 30 aufgewachsen. Auf der Substratrückseite

ist eine erste elektrische Kontaktschicht ganzflächig aufgebracht, während auf einem Abschnitt der Stromaufweitungsschicht 30 eine zweite elektrische Kontaktschicht 50 aufgebracht ist. Die Oberfläche der Stromaufweitungsschicht 30 weist eine Strukturierung 40 auf, durch die die Lichtauskopplung verbessert werden soll. In der Querschnittsansicht der Fig. 1 ist die Strukturierung 40 als eine Mehrzahl von Pyramiden dargestellt. Diese Pyramiden können n ≥ 3 Seiten aufweisen, wobei im Grenzfall $n = \infty$ aus der Pyramide ein Kegel wird. Von dem entstehenden Gebilde kann auch die Spitze abgeschnitten werden, so daß ein Pyramidenstumpf oder ein Kegelstumpf entsteht. Auf die mit der Strukturierung 40 versehene Oberfläche der Stromaufweitungsschicht 30 wird eine zweite elektrische Kontaktschicht 50 derart aufgebracht, daß eine möglichst homogene Stromeinkopplung erzielt werden kann. Zu diesem Zweck wird die zweite elektrische Kontaktschicht 50 mit einer gitterförmigen Struktur aufgebracht. In den Fig. 2 · bis 4 sind Ausführungsbeispiele für die Form der zweiten elektrischen Kontaktschicht beschrieben.

20

25

30

10

15

In den Fig. 2 bis 4 ist jeweils eine quadratisch geformte Lichtemissionsdiode in einer Draufsicht auf ihre Lichtaustrittsseite, d.h. auf die Oberfläche der mit der zweiten elektrischen Kontaktschicht 50 versehenen Stromaufweitungsschicht 30, dargestellt. In dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2 besteht die Strukturierung 40 aus einer Mehrzahl von matrixförmig angeordneten vierseitigen Pyramiden oder Pyramidenstümpfen. Die zweite elektrische Kontaktschicht 50 kann generell entweder auf unstrukturierten Bereichen der Oberfläche der Stromaufweitungsschicht 30, also am Boden der Pyramiden, abgeschieden sein. Sie kann jedoch auch auf die Strukturierung 40 direkt aufgebracht sein. Vorzugsweise besteht die zweite elektrische Kontaktschicht 50 aus einer Kontaktlegierung, wie Au: Zn oder Au: Ge oder dergleichen. Die Ausführungsbeispiele der Fig. 2 bis 4 zeigen mögliche Formen der Struktur der zweiten elektrischen Kontaktschicht 50, die aus einer zentralen, insbesondere kreisrunden oder quadratischen Kon-

10

35

_

taktfläche 51 und einer zu dem Mittelpunkt der zentralen Kontaktfläche 51 rotationssymmetrischen Gitterstruktur aus relativ schmalen Kontaktstegen 52, 53 oder Kontaktpunkten 54 um die zentrale Kontaktfläche 51 herum bestehen. Um eine möglichst homogene Einkopplung des elektrischen Stroms zu erzielen, weist die Gitterstruktur der zweiten elektrischen Kontaktschicht 50 dabei eine eben solche Rotationssymmetrie wie die Lichtemissionsdiode selbst auf. Wenn daher die Lichtemissionsdiode wie in den Ausführungsbeispielen quadratisch geformt ist, somit vierzählige Symmetrie aufweist, so ist die Gitterstruktur der zweiten elektrischen Kontaktschicht 50 ebenfalls mit vierzähliger Rotationssymmetrie um den Mittelpunkt der zentralen Kontaktfläche 51 geformt.

Besonders vorteilhaft hat sich die in Figur 2 dargestellte 15 Ausbildung der Kontaktschicht 50 erwiesen. Bei diesem Ausführungsbeispiel weist die Kontaktschicht 50 einen äußeren und einen inneren umlaufenden Kontaktsteg 52 auf. Der äußere umlaufende Kontaktsteg 52 verläuft entlang dem Rand des Substrat 10. Der innere umlaufende Kontaktsteg 52 ist zwischen 20 der zentralen Kontaktfläche 51 und dem äußeren umlaufenden Kontaktsteg 52 angeordnet. Der äußere umlaufende Kontaktsteg 52 und der innere umlaufende Kontaktsteg 52 sind untereinander und mit der zentralen Kontaktfläche 51 über in radiale Richtung verlaufende Kontaktstege 53 verbunden. Eine derar-25 tige Struktur hat sich als besonders vorteilhaft für die homogene Stromverteilung bei LED-Chips 100 mit quadratischem Querschnitt erwiesen, denn diese Ausbildung der elektrischen Kontaktschicht 50 vereint geometrische Einfachheit mit einer homogenen Stromverteilung. 30

Besonders vorteilhaft ist dabei, wenn der innere umlaufende Kontaktsteg 52 mittig zwischen dem äußeren umlaufenden Kontaktsteg 52 und der zentralen Kontaktfläche 51 angeordnet ist und wenn die radialen Kontaktstege 53 entlang den Seitenhalbierenden der Ränder der lichterzeugenden Schicht 20 verlaufen.

15

Die Gitterstruktur der zweiten elektrischen Kontaktschicht 50 kann, wie in den Ausführungsbeispielen der Fig. 2 und 3, als zusammenhängende Struktur ausgebildet sein. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, daß die Struktur nicht zusammenhängend ist. Ein solches Ausführungsbeispiel ist in Fig. 4 dargestellt. Hier weist die Gitterstruktur eine kreisrunde zentrale Kontaktfläche 51 auf, die in vierzähliger Symmetrie von kreisrunden Kontaktpunkten 54 umgeben ist, die nicht direkt mit der zentralen Kontaktfläche 51 zusammenhängen. Um gleichwohl für derartige Ausführungsbeispiele einen elektrischen Kontakt zwischen den nicht zusammenhängenden Abschnitten der zweiten elektrischen Kontaktschicht 50 herzustellen, wird nach dem Einlegieren der Kontaktflächen 51 und 54 eine zusätzliche dünne transparente elektrisch leitfähige Schicht, beispielsweise aus Indiumzinnoxid (ITO) auf die Struktur abgeschieden. Die Gitterstruktur der zweiten elektrischen Kontaktschicht 50 kann aber auch anders geformt sein, beispielsweise eine Mäanderstruktur oder dergleichen aufweisen.

Die erfindungsgemäße Lichtemissionsdiode kann auf unter-20 schiedliche Weise hergestellt werden. Da die zweite elektrische Kontaktschicht 50 im Prinzip auf der Strukturierung 40 abgeschieden werden kann, besteht die einfachste Herstellungsweise darin, zunächst die Oberfläche der Stromaufweitungsschicht 30 mit den beschriebenen Möglichkeiten zu struk-25 turieren und anschließend die zweite elektrische Kontaktschicht 50 durch eine Schattenmaske, die einen Öffnungsbereich in der Form der gewünschten Struktur enthält, aufzudampfen oder in einen Sputter-Prozeß aufzubringen. Alternativ dazu kann auch die zweite elektrische Kontaktschicht 50 zu-30 nächst ganzflächig durch die genannten Prozesse aufgebracht werden und anschließend durch einen Lithographie- und Ätzschritt oder mittels Lift-Off-Technik strukturiert werden. Bei einer zweiten Herstellungsvariante wird die zweite elektrische Kontaktschicht 50 mit der gewünschten lateralen 35 Struktur durch einen der vorgenannten Herstellungsprozesse auf die noch unstrukturierte Oberfläche der Stromaufweitungs1999 P 4773 B

Pip

10

schicht 30 aufgebracht und anschließend wird die vertikale Strukturierung der Oberfläche der Stromaufweitungsschicht 30 vorgenommen, wobei zu beachten ist, daß die zweite elektrische Kontaktschicht 50 nicht beschädigt wird.

35

11

Patentansprüche

- 1. Lichtemissionsdiode (100), mit
- einer Halbleiterschichtstruktur enthaltend ein Substrat (10) und mindestens eine auf dem Substrat (10) geformte 5 lichterzeugende Schicht (20) und eine auf die lichterzeugende Schicht (20) aufgebrachte, transparente Stromaufweitungsschicht (30),
- einer ersten elektrischen Kontaktschicht auf der Substratrückseite, und 10
 - einer zweiten elektrischen Kontaktschicht (50), die auf der Stromaufweitungsschicht (30) angeordnet ist,
 - dadurch gekennzeichnet, daß
 - die Oberfläche der Stromaufweitungsschicht (30) eine verti-
- kale Strukturierung (40) zur Verbesserung der Lichtauskopp-15 lung aufweist, und
 - die zweite elektrische Kontaktschicht (50) eine laterale Struktur aufweist, mit welcher eine im wesentlichen homogene Einkopplung des elektrischen Stroms in die Stromaufweitungsschicht (30) erzielt werden kann.
 - 2. Lichtemissionsdiode (100) nach Anspruch 1,
 - gekennzeichnet, daß dadurch
 - die zweite elektrische Kontaktschicht (50) eine zentrale,
- insbesondere kreisrunde oder quadratische Kontaktfläche (51) 25 und eine zu dem Mittelpunkt der zentralen Kontaktfläche (51) rotationssymetrische Kontaktstruktur (52; 53; 54) aus relativ schmalen Kontaktstegen (52; 53) und/oder Kontaktpunkten (54) um die zentrale Kontaktfläche (51) herum angeordnet ist.
- 30 3. Lichtemissionsdiode (100) nach Anspruch 2,
 - gekennzeichnet, daß dadurch
 - die Rotationssymetrie ganzzahlig ist und insbesondere der Rotationssymetrie der Lichtemissionsdiode entspricht.
 - 4. Lichtemissionsdiode (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

1999 P 4773 P

gekennzeichnet, daß dadurch

- die zweite elektrische Kontaktschicht (50) in sich zusammenhängend ausgebildet ist.
- 5 5. Lichtemissionsdiode (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daß

- die zweite elektrische Kontaktschicht (50) in sich nicht zusammenhängend ist und durch eine transparente, leitfähige
- Materialschicht untereinander verbunden ist. 10
 - 6. Lichtemissionsdiode (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

gekennzeichnet, daß dadurch

- die zweite elektrische Kontaktschicht (50) auf strukturier-15 ten und/oder unstrukturierten Abschnitten der Stromaufweitungsschicht angeordnet ist.
- 7. Lichtemissionsdiode (100) nach einem der vorhergehenden 20 Ansprüche,

gekennzeichnet, daß dadurch

- die vertikale Strukturierung (40) die Form von vorzugsweise regelmäßig angeordneten n-seitigen (n ≥ 3) Pyramiden, Pyramidenstümpfen, Kegeln oder Kegelstümpfen aufweist.
- 8. Verfahren zur Herstellung einer Lichtemissionsdiode (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß

- auf einem Substrat (10) eine lichterzeugende Schicht (20) und anschließend eine relativ dicke und transparente Strom-30 aufweitungsschicht (30) aufgebracht wird und die Substratrückseite mit einer ersten elektrischen Kontaktschicht versehen wird,
- in der Oberfläche der Stromaufweitungsschicht (30) eine vertikale Strukturierung (40) zur Verbesserung der Licht-35 auskopplung erzeugt wird,

1999 P 4773



13

- auf die strukturierte Oberfläche der Stromaufweitungsschicht (30) eine zweite elektrische Kontaktschicht (50) mit der gewünschten lateralen Struktur aufgebracht wird.
- 5 9. Verfahren zur Herstellung einer Lichtemissionsdiode (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ,
 - dadurch gekennzeichnet, daß
 - auf einem Substrat (10) eine lichterzeugende Schicht (20) und anschließend eine relativ dicke und transparente Stromaufweitungsschicht (30) aufgebracht wird und die Substratrückseite mit einer ersten elektrischen Kontaktschicht ver-
 - sehen wird,
 auf die Oberfläche der Stromaufweitungsschicht (30) eine
 zweite elektrische Kontaktschicht (50) mit der gewünschten
 lateralen Struktur aufgebracht wird, und
 - in der Oberfläche der Stromaufweitungsschicht (30) eine vertikale Strukturierung (40) außerhalb der Bereiche der zweiten elektrischen Kontaktschicht (50) zur Verbesserung der Lichtauskopplung erzeugt wird.

1.5



Zusammenfassung

Oberflächenstrukturierte Lichtemissionsdiode mit verbesserter Stromeinkopplung

Bei einer Lichtemissionsdiode (100) mit einer lichterzeugenden Schicht (20) und einer relativ dicken, transparenten Stromaufweitungsschicht (30) wird durch eine vertikale Strukturierung der Oberfläche der Stromaufweitungsschicht (30) eine Verbesserung der Lichtauskopplung erzielt und gleichzeitig durch eine zweite elektrische Kontaktschicht (50) mit einer verteilten, lateralen Struktur eine im wesentlichen homogene Einkopplung des elektrischen Stroms in die Stromaufweitungsschicht (30) erzielt.

15

5

10

FIG 2

FIG 1

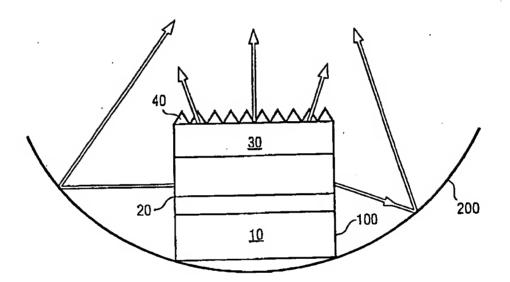


FIG 2

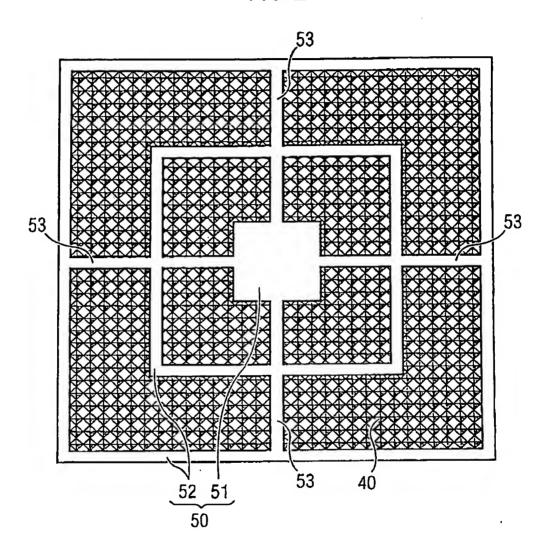


FIG 3

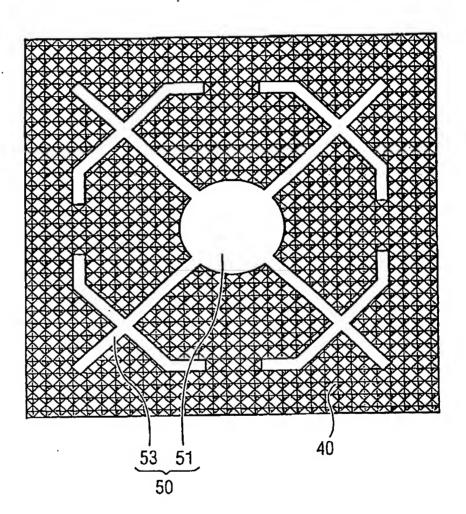


FIG 4

